

成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(四川省成都市高新区科技孵化园9号楼B座)

保荐人(主承销商)



(北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇二〇年三月

Table with 2 columns: 本次发行主要内容, 本次发行募集资金用途. Lists details of the IPO offering and the use of funds.

Table with 2 columns: 本次发行募集资金用途, 本次发行募集资金用途. Lists various business and financial metrics and their descriptions.

本次发行募集资金用途... 第一节 重大风险提示... 一、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

天箭科技的连续持有相同数量的现金分红,若扣除现金分红不足以弥补连续减持持有的,天箭科技将以现金方式持有其未出股份,并以出售后所得资金...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

Table with 2 columns: 发行前, 发行后. Lists shareholders and their percentages before and after the IPO.

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

Table with 2 columns: 发行前, 发行后. Lists shareholders and their percentages before and after the IPO.

二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险... 二、发行摊薄即期回报的风险...

成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

二、网上路演地址: 全景网(网址: http://www.p5w.net/)

二、网上路演地址: 全景网(网址: http://www.p5w.net/)